

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Börse: Cboe US

ISIN: US8740391003

Währung: USD

Kurs: 194,71 USD

Stand: 19.12.2024

TSMC ist die weltweit größte Halbleiter-Gießerei, die branchenweit führende Prozesstechnologie und das größte Portfolio an prozessbewährte Bibliotheken, IPs, Design-Werkzeuge und Referenzprozess im Gießerei-Segment anbietet. TSMC ist die erste Gießerei, die Produktionskapazitäten für 20nm und 16nm anbietet. Der Hauptsitz von TSMC befindet sich in Hsinchu, Taiwan.

Aktuelles KGV	-
Gewinn je Aktie	-
Letzte Dividende je Aktie	65,00
Aktuelle Dividendenrendite	2,04
Cash Flow je Aktie	-
Buchwert je Aktie	-
Akt. Marktkapitalisierung	16.548.395,52 Mil.
EBIT	921465,61 Mil.
EBIT-Marge	42,63
Industrie	Technologie

Sektor	Hardware
Subsektor	Halbleiter
Anschrift	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. 8, Li-Hsin Rd. 6, Hsinchu Science Park Hsinchu 300-78, Taiwan www.tsmc.com

Investor Relations	Elisabeth Sun
IR-Telefon	+886-3-568-2080
IR-Email	invest@tsmc.com

Hauptaktionäre	
Streubesitz	92,67%

Vorstand	Wendell Huang, Dr. Mark Liu, Lora Ho, Dr. Wei-Jen Lo, Rick Cassidy, Y.P. Chin, Dr. Y.J. Mii, J.K. Lin, Dr. Cliff Hou, Dr. Kevin Zhang...
----------	--

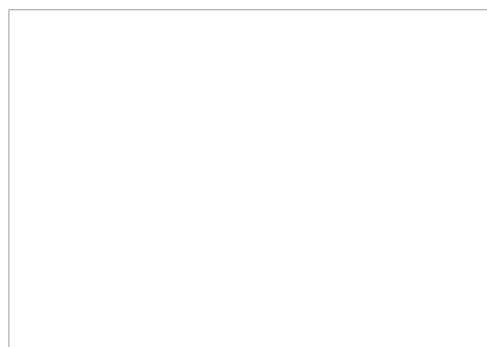
Aufsichtsrat	Dr. Mark Liu, C.C. Wei, Dr. F.C. Tseng, Dr. L. Rafael Reif, Kok-Choo Chen, Michael R. Splinter, Ming-Hsin Kung, Moshe N. Gavrielov...
--------------	---

Mitarbeiter	-
Umsatz	2161735,84 Mil.

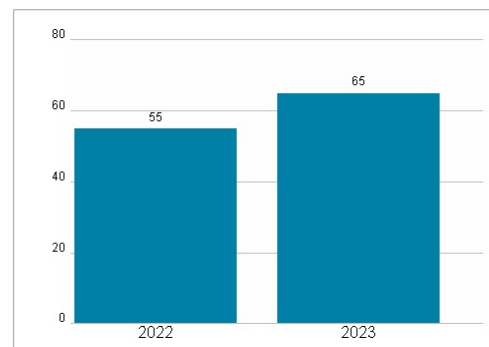


Wertentwicklung	1M	6M	1J
Performance	+3,77%	+13,33%	+91,10%
Volatilität	36,89	42,41	39,46
Volumen Ø (Stk./Tag)	603 483	817 446	846 745

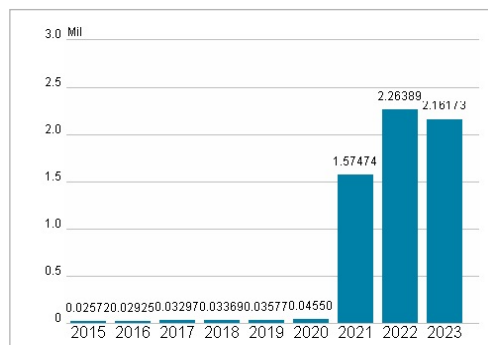
Aktuelles KGV



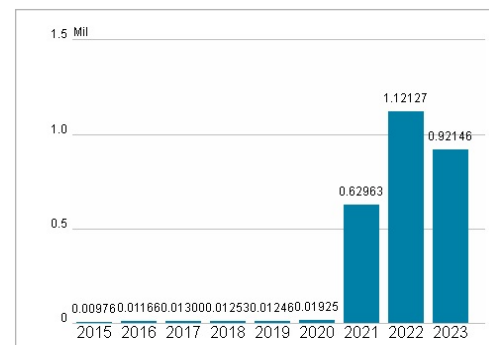
Dividende je Aktie (USD)



Unternehmensumsatz (USD)



EBIT (USD)



Historische Daten: 2023

Erstellt: 23.12.2024 15:02